

Schwertberg, 8 febbraio 2024

## Una giornata sullo stampaggio a parete sottile

Torna l'8 febbraio a Schwertberg, presso la sede di Engel, il Thin-Wall Packaging Day dedicato agli ultimi sviluppi tecnologici nel mondo dell'imballaggio.



Nell'ambito degli incontri con i clienti che si tengono periodicamente per approfondire temi legati alle tecnologie applicative, Engel dedica una giornata di approfondimento anche allo stampaggio a parete sottile, con focus sull'imballaggio. Si tratta del Thin-Wall Packaging Day, in programma l'8 febbraio 2024 presso il quartier generale di Schwertberg, in Austria.

L'evento vuole fornire ai clienti un momento di approfondimento attraverso seminari tecnici, presentazione di esempi concreti di stampaggio e workshop interattivi con l'ausilio di isole dimostrative.

Una pressa a iniezione all electric e-motion 280 mostrerà il potenziale nella riduzione del consumo energetico in applicazioni a parete sottile impegnative, mentre una e-speed 280 si concentrerà sull'economia circolare attraverso lo stampaggio a iniezione di rPET; una terza isola, basata su una pressa duo speed 500, metterà in luce le prestazioni di una pressa a due piani veloce nello stampaggio a iniezione a parete sottile.

L'aspetto tecnologico sarà integrato con quello digitale, grazie agli ausili (assistenti digitali) sviluppati dal costruttore austriaco per l'ottimizzazione dei processi, il controllo continuo della produzione tramite 'shopfloor monitoring' e l'assistenza.



Nel corso della giornata, i partecipanti potranno confrontarsi con i tecnici Engel, seguire seminari tecnici - tra cui quello con il guru Christoph Holz sulla fabbrica del futuro e l'intelligenza artificiale -, visitare l'area dove espongono le aziende partner o seguire un tour guidato dello stabilimento austriaco.

L'evento si terrà in inglese. È possibile registrarsi online [QUI](#)

© Polimerica - Riproduzione riservata